



2020年6月30日

各 位

会 社 名 ウェーブブロックホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役兼執行役員社長 木根 潤
(コード番号：7940 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役兼執行役員管理本部長 石原 智憲
(TEL. 03-6830-6000)

連結子会社に対する債権放棄に関するお知らせ

当社は2020年6月30日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ウェーブブロック・アドバンスト・テクノロジー（以下、「WAT」）に対する債権の一部を放棄することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 債権放棄の理由

WATは、2019年12月16日付「当社連結子会社間の合併に関するお知らせ」にて公表したとおり、2020年4月1日付でWATの100%子会社である株式会社シャインテクノ（以下、「STC」）を吸収合併いたしました。

今回の合併は、両社の持つ製品面や技術面の強みを融合することで自動車関連ビジネスをはじめとする分野での競争力強化を目指しているものの、WATおよびSTCは、合併前の2020年3月期末時点において、いずれも過去の新規事業立ち上げや事業投資等の結果として債務超過状態にあったため、合併後のWATの債務超過額は約2,244百万円となり、今後の積極的な事業展開のためには財務基盤が強固とは言えない状況にありました。

そこで、今回、WATの財務基盤を強化し、与信力を高め、国内外の新たなビジネスチャンスにも機動的に対処出来る様に、当社によるWATへの貸付金の一部を放棄し、WATの債務超過を解消することといたしました。

2. 当該子会社の概要

(1) 名称	株式会社ウェーブブロック・アドバンスト・テクノロジー
(2) 所在地	東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役兼執行役員社長 島田 康太郎
(4) 事業内容	合成樹脂、各種材料の加工・販売およびコンサルティング
(5) 資本金	100百万円
(6) 設立年月日	2010年4月1日
(7) 大株主及び持株比率	ウェーブブロックホールディングス株式会社（当社）100%
(8) 連結純資産	△2,246百万円（2020年3月31日）
(9) 連結総資産	2,638百万円（2020年3月31日）

3. 債権放棄の内容

(1) 債権の種類	貸付金
(2) 放棄する債権の金額	2,244 百万円
(3) 債権放棄実施日	2020 年 6 月 30 日

4. 今後の見通し

当社の連結子会社である WAT に対する債権放棄のため連結消去されることから、当期連結業績に与える影響はございません。

以上